(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第5437420号 (P5437420)

(45) 発行日 平成26年3月12日(2014.3.12)

(24) 登録日 平成25年12月20日(2013.12.20)

(51) Int.Cl.			FΙ		
HO1L	33/60	(2010.01)	HO1L	33/00	432
HO1L	33/50	(2010.01)	HO1L	33/00	410
HO1L	23/02	(2006.01)	HO1L	23/02	\mathbf{F}
HO1L	23/08	(2006.01)	HO1L	23/08	С

請求項の数 6 (全 17 頁)

(21) 出願番号	特願2012-53568 (P2012-53568)	(73) 特許権者	i 000006633	
(22) 出願日	平成24年3月9日(2012.3.9)		京セラ株式会社	
(62) 分割の表示	特願2007-509332 (P2007-509332)	京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地		
	の分割	(74) 代理人	100075557	
原出願日	平成18年3月23日 (2006.3.23)		弁理士 西教 圭一郎	
(65) 公開番号	特開2012-114468 (P2012-114468A)	(72) 発明者	関根 史明	
(43) 公開日	平成24年6月14日 (2012.6.14)		茨城県水戸市見和3-168-3	
審査請求日	平成24年3月9日(2012.3.9)	(72) 発明者	作本 大輔	
(31) 優先権主張番号	特願2005-85367 (P2005-85367)		滋賀県東近江市川合町10番地の1 京セ	
(32) 優先日	平成17年3月24日 (2005.3.24)		ラ株式会社滋賀蒲生工場内	
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(72) 発明者	森 裕樹	
(31) 優先権主張番号	特願2005-312710 (P2005-312710)		滋賀県東近江市川合町10番地の1 京セ	
(32) 優先日	平成17年10月27日 (2005.10.27)		ラ株式会社滋賀蒲生工場内	
(33) 優先権主張国	日本国(JP)			
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】発光素子収納用パッケージおよび発光装置ならびに照明装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

上面に発光素子の搭載部を有する基体と、

前記基体の前記上面に位置した一端および前記基体の下面に位置した他端を有する配線 導体と、

前記基体の上面に<u>前記配線導体の前記一端および</u>前記搭載部を取り囲むように取着された、内周面が第1の光反射面とされた枠状の第1の反射部材と、

前記基体の上面に、前記第1の反射部材の外周面に対し空隙部を介して前記第1の反射部材を取り囲むように取着されるとともに、前記第1の反射部材の上端よりも上方に第2の光反射面が設けられた枠状の第2の反射部材であって、前記第1の反射部材の外周面と並行である内周面を備える第2の反射部材とを具備し、

前記第2の光反射面は、下端よりも上端の方が外側に広がった傾斜面であり、

前記基体の前記上面を基準として、前記第1の反射部材の上端の高さをY1、前記内周面の上端の高さをY2、前記第2の光反射面の上端の高さをY3とした場合、Y2 Y1 < Y3であり、

前記配線導体の前記他端は、前記第2の反射部材の下方に配置されていることを特徴とする発光素子収納用パッケージ。

【請求項2】

前記基体および前記第1の反射部材は、セラミックスから成ることを特徴とする請求項 1記載の発光素子収納用パッケージ。

【請求項3】

請求項1または2に記載された発光素子収納用パッケージと、

前記搭載部に搭載された発光素子と、

前記第1の反射部材の内側に前記発光素子を覆うように設けられた透光性部材とを備えていることを特徴とする発光装置。

【請求項4】

請求項3に記載の発光装置と、

前記発光装置が搭載され、前記発光装置を駆動する電気配線を有する駆動部と、

前記発光装置から出射される光を反射する光反射手段とを含むことを特徴とする照明装 置。

【請求項5】

上面に発光素子の搭載部を有する基体と、

前記基体の上面に前記搭載部を取り囲むように取着された、内周面が第1の光反射面とされた枠状の第1の反射部材と、

前記基体の上面に、前記第1の反射部材の外周面に対し空隙部を介して前記第1の反射部材を取り囲むように取着されるとともに、前記第1の反射部材の上端よりも上方に第2の光反射面が設けられた枠状の第2の反射部材であって、前記第1の反射部材の外周面と並行である内周面を備える第2の反射部材と、

前記搭載部に搭載された発光素子と、

前記第2の反射部材の開口部を塞ぐように前記第2の反射部材に取着された、前記発光素子からの光の一部または全部を波長変換する蛍光体層とを備え、

前記第2の光反射面は、下端よりも上端の方が外側に広がった傾斜面であり、

前記基体の前記上面を基準として、前記第1の反射部材の上端の高さをY1、前記内周面の上端の高さをY2、前記第2の光反射面の上端の高さをY3とした場合、Y2 Y1 < Y3であることを特徴とする発光装置。

【請求項6】

請求項5に記載の発光装置と、

前記発光装置が搭載され、前記発光装置を駆動する電気配線を有する駆動部と、

前記発光装置から出射される光を反射する光反射手段とを含むことを特徴とする照明装 置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、発光素子から発光される光を蛍光体で波長変換し外部に放射する発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置ならびに照明装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来の発光装置は、発光素子収納用パッケージ(以下、単にパッケージともいう)と、発光素子と、透光性部材とを備えることによって主に構成されている。パッケージは、基体と、反射部材とから成る。反射部材は、枠状に形成され、内周面が、発光素子が発光する光を反射する反射面とされている。

[0003]

この発光装置は、外部電気回路から供給される駆動電流によって発光素子 1 4 を発光させることができる。近年、これらの発光装置は、照明用光源として利用されるようになってきており、発光装置の作動時における配光分布、放熱性のよいものが要求されている。また、この発光装置を照明用光源として用いる場合、発光装置の寿命が重要な問題となることから、高輝度であるとともに長寿命な発光装置が要求されている。

[0004]

そこで最近では発光装置の安定した配光分布を得るために、反射部材の様々な構造が検討されている(特許文献 1 参照)。

10

20

30

40

【先行技術文献】

【特許文献】

[0005]

【特許文献1】特開平10-107325号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、上記従来の発光装置において、所望の反射特性を有する一体の反射面を有した体積の大きい反射部材を接合すると、パッケージ製造工程における取り扱いの際、または発光装置を使用する際等に基体 1 1 および反射部材 1 2 に、熱膨張係数差による応力および曲げモーメント等が発生したり、パッケージの封止性が十分なものでなくなったりするという問題点を招来させていた。

[0007]

したがって、本発明はかかる従来の問題点に鑑み案出されたものであり、その目的は、 熱膨張係数差等によって起きる発光装置の配光分布の変動を抑制することができ、封止性 が良好な発光装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0 0 0 8]

本発明は、上面に発光素子の搭載部を有する基体と、

前記基体の前記上面に位置した一端および前記基体の下面に位置した他端を有する配線 導体と、

前記基体の上面に<u>前記配線導体の前記一端および</u>前記搭載部を取り囲むように取着された、内周面が第1の光反射面とされた枠状の第1の反射部材と、

前記基体の上面に、前記第1の反射部材の外周面に対し空隙部を介して前記第1の反射部材を取り囲むように取着されるとともに、前記第1の反射部材の上端よりも上方に第2の光反射面が設けられた枠状の第2の反射部材であって、前記第1の反射部材の外周面と並行である内周面を備える第2の反射部材とを具備し、

前記第2の光反射面は、下端よりも上端の方が外側に広がった傾斜面であり、

前記基体の前記上面を基準として、前記第1の反射部材の上端の高さをY1、前記内周面の上端の高さをY2、前記第2の光反射面の上端の高さをY3とした場合、Y2 Y1 < Y3であり、

<u>前記配線導体の前記他端は、前記第2の反射部材の下方に配置されている</u>ことを特徴とする発光素子収納用パッケージである。

[0009]

また、本発明において、前記基体および前記第1の反射部材は、セラミックスから成る ことを特徴とする。

[0010]

また、本発明は、上記の発光素子収納用パッケージと、

前記搭載部に搭載された発光素子と、

前記第1の反射部材の内側に前記発光素子を覆うように設けられた透光性部材とを備えていることを特徴とする発光装置である。

[0011]

また、本発明は、上記の発光装置と、

前記発光装置が搭載され、前記発光装置を駆動する電気配線を有する駆動部と、

前記発光装置から出射される光を反射する光反射手段とを含むことを特徴とする照明装

置である。

[0012]

また、本発明は、上面に発光素子の搭載部を有する基体と、

前記基体の上面に前記搭載部を取り囲むように取着された、内周面が第1の光反射面とされた枠状の第1の反射部材と、

10

20

30

40

前記基体の上面に、前記第1の反射部材の外周面に対し空隙部を介して前記第1の反射部材を取り囲むように取着されるとともに、前記第1の反射部材の上端よりも上方に第2の光反射面が設けられた枠状の第2の反射部材であって、前記第1の反射部材の外周面と並行である内周面を備える第2の反射部材と、

前記搭載部に搭載された発光素子と、

前記第2の反射部材の開口部を塞ぐように前記第2の反射部材に取着された、前記発光素子からの光の一部または全部を波長変換する蛍光体層とを備え、

前記第2の光反射面は、下端よりも上端の方が外側に広がった傾斜面であり、

前記基体の前記上面を基準として、前記第1の反射部材の上端の高さをY1、前記内周面の上端の高さをY2、前記第2の光反射面の上端の高さをY3とした場合、Y2 Y1 < Y3であることを特徴とする発光装置である。

[0013]

本発明は、上記本発明の発光装置と、前記発光装置が搭載され、前記発光装置を駆動する電気配線を有する駆動部と、前記発光装置から出射される光を反射する光反射手段とを含むことを特徴とする照明装置である。

【発明の効果】

[0014]

本発明によれば、発光素子収納用パッケージにおいては、反射部材が2つに分割されて、第2の反射部材が、基体の上面に第1の反射部材の外周面に対し空隙部を介して第1の反射部材を取り囲むように取着される。これによって、パッケージ製造工程における加熱および冷却、または発光装置を作動させる際に発生する熱等が加わっても、第1および第2の反射部材の熱膨張が小さくなるとともに、介在する空隙部によってそれぞれの熱膨張による変形が相互に応力を生じさせない。したがって、これらと基体との間に生じる熱膨張係数差による応力および曲げモーメントの発生を緩和することができる。また、第1および第2の反射部材の相互作用による変形が、介在する隙間によって吸収され、発光装置の配光分布の変動を抑制することができる。

[0015]

また、第2の光反射面が第1の光反射面よりも上方に設けられるので、第1の光反射面と合わせて光反射面を広くできるとともに、相互に連携させて配向制御をすることができ、発光素子からの光を効率よくかつ所望の配光分布で上方の発光装置外に導くことができる。

[0016]

また、前記第2の反射部材は、前記第1の反射部材を取り囲み、前記第1の反射部材の外周面と並行である内周面をさらに備え、前記第2の光反射面は、下端よりも上端の方が外側に広がった傾斜面であり、前記基体の前記上面を基準として、前記第1の反射部材の上端の高さをY1、前記内周面の上端の高さをY2、前記第2の光反射面の上端の高さをY3とした場合、Y2 Y1< Y3とすると、第2の反射部材によって配光制御をさせることができ、発光装置の所望の配光分布を得ることができるので、配光分布のバラツキを抑えることができる。

[0017]

本発明によれば、基体および第1の反射部材は、セラミックスから成るので、基体と発光素子との熱膨張係数差が小さくなり、発光素子から発生する熱および外部環境の熱によって発生する、基体と発光素子との間の応力が抑制される。さらに、基体および第1の反射部材はセラミックスから成るので、基体と第1の反射部材との熱膨張係数差に起因して発生する、基体と第1の反射部材との接合部における応力も、また、これらの応力に起因した第1の光反射面の変形が抑制される。さらにまた、樹脂から成る基体および第1の反射部材と比較し、作動環境の水分および熱または発光素子からの熱および光による、基板および第1の光反射面の反射率および耐水性の劣化等を抑制できる。その結果、発光装置は、長期間にわたり光出力の低下が抑制されつつ発光素子を安定して作動させることができる。

10

20

30

[0021]

本発明によれば、発光装置は、上記本発明の発光素子収納用パッケージと、搭載部に搭載された発光素子と、第2の反射部材の開口部を塞ぐように第2の反射部材に取着された、発光素子からの光の一部または全部を波長変換する蛍光体層とを備えているので、発光素子から発生する熱に起因した蛍光体層の特性劣化を抑制できる。すなわち、蛍光体層を第2の反射部材の開口部に配置する場合、蛍光体層を第1の反射部材の内側もしくは開口部を塞ぐように配置する際と比較し、発光素子から蛍光体層までの放熱経路が長くなり、熱抵抗が増加するとともに、発光素子から第1の反射部材を介して蛍光体層に伝搬する熱の経路も隙間によって遮断される。従って、発光素子から蛍光体層までの熱が伝わり難く、その結果、蛍光体を含有する透明部材としてエポキシ樹脂やアクリル樹脂等を用いた場合、透明樹脂が加熱されて黄変したり透過率が劣化したりするのを抑制できるとともに、蛍光体層に充填された蛍光体の酸化還元反応等の化学反応が熱によって加速されることによる光出力の劣化を抑制できる。

[0022]

本発明によれば、照明装置は、上記本発明の発光装置と、発光装置が搭載され、発光装置を駆動する電気配線を有する駆動部と、発光装置から出射される光を反射する光反射手段とを含むので、任意の配光分布を持つ、色ムラの少ない安定した光学特性の照明装置とすることができる。

【図面の簡単な説明】

[0023]

本発明の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるであろう。

【図1】本発明の第1の実施形態の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示す断面図である。

【図2】本発明の第1の参考例の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示す断面図である。

【図3】本発明の第2の参考例の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示す断面図である。

【図4】本発明の第2の実施形態の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示す断面図である。

【図 5 A 】本発明の第 3 の参考例の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示

【図5B】本発明の第3の参考例の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示す断面図および一部を断面で示す斜視図である。

【図6】本発明の第3の実施形態の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置を示す断面図である。

【図7】本発明の第4の実施形態の照明装置を示す平面図である。

【図8】図7の照明装置の断面図である。

【図9】本発明の第5の実施形態の照明装置を示す平面図である。

【図10】図9の照明装置の断面図である。

【図11】従来の発光装置の例を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

[0024]

以下図面を参考にして本発明の好適な実施例を詳細に説明する。

本発明の発光素子収納用パッケージおよびこれを用いた発光装置ならびに照明装置について以下に詳細に説明する。図1は本発明の第1の実施形態の発光装置を示す断面図である。この図において、基体1と、第1の反射部材2と、第2の反射部材3とによって、主として発光素子収納用パッケージが構成される。また、主として、発光素子4と、第1の反射部材2の内側に発光素子4を覆うように設けられた透光性部材5とが、本発明のパッケージに備えられることによって発光素子4を収納する発光装置が構成される。

10

20

30

40

[0025]

基体 1 は、酸化アルミニウム質焼結体(アルミナセラミックス)、窒化アルミニウム質焼結体、ガラスセラミックス等のセラミックス、または樹脂等から成り、基体 1 上面の中央部には発光素子 4 の搭載部 1 a が形成されている。また、搭載部 1 a の近傍には、発光素子収納用パッケージの外側にかけて導出される配線導体 1 b の一端が形成されている。なお、搭載部 1 a を基体 1 の上面中央部に設けられた突出部の上面に設けてもよい。

[0026]

配線導体 1 b は、例えば、W、Mo、Mn、Cu等のメタライズ層で形成されており、例えば、W等の粉末に溶媒および可塑剤を添加混合して得た金属ペーストを、所定パターンに印刷塗布し高温で焼成することによって基体 1 に形成される。配線導体 1 b の表面には、酸化防止の目的ならびにボンディングワイヤ(図示せず)および導電性部材 6 を強固に接続する目的のために、厚さ 0 . 5 ~ 9 μ mの N i 層、または厚さ 0 . 5 ~ 5 μ mの A u 層等の金属層をメッキ法によって被着させておくと良い。

[0027]

また、配線導体1 b は、基体1 の内部に形成された配線層を介して他端が発光装置の外表面に導出されて外部電気回路に接続されることによって、発光素子4 と外部電気回路とを電気的に接続する機能を有する。

[0028]

また、基体1は、発光素子4を支持し搭載するための支持部材として機能する。基体1上面には発光素子4の搭載部1aが設けられており、発光素子4が樹脂接着剤、または錫(Sn)-鉛(Pb)半田もしくはAu-Sn半田等の低融点ロウ材等を介して取着される。

[0029]

さらに、基体1には、上面に第1の反射部材2が、半田もしくはAgロウ等のロウ材、またはエポキシ樹脂、アクリル樹脂もしくはシリコーン樹脂等の樹脂接着剤から成る接合材を介して発光素子4が搭載される搭載部1aを取り囲むように取着されるとともに、第1の反射部材2の外周面2bに対し隙間7を介して第1の反射部材2を取り囲むように第2の反射部材3が半田もしくはAgロウ等のロウ材、またはエポキシ樹脂、アクリル樹脂もしくはシリコーン樹脂等の樹脂接着剤から成る接合材を介して取着される。

[0030]

第1の反射部材2は、発光素子4に面する内周面が第1の光反射面2aとされており、その内側の基体1および第1の反射部材2によって形成される凹部には、発光素子4の光で励起されて発光する蛍光体(図示せず)を含有した透光性部材5が発光素子4を覆うように注入される。なお、第1の反射部材2の内周面は、下端よりも上端の方が外方に広がった傾斜面とされ、この傾斜面に第1の光反射面2aが形成される。また、平面視における第1の反射部材2の外周面2b、内周面の形状は特に限定されるものではないが、多角形状、円形状、または楕円形状等に形成される。

[0031]

本発明の第2の反射部材3は、第1の反射部材2の外周面2bを隙間7を介して取り囲む第2の反射部材3の内周面3aと、この内周面3aよりも上側に設けられ、少なくとも第1の反射部材2の上端よりも上方に透光性部材5または発光素子4からの光を配光制御する第2の反射面3bが形成される。また、第2の反射面3bは、その下端よりも上端の方が外方に広がった傾斜面に形成される。なお、平面視における第2の反射部材3の外周面、内周面の形状は特に限定されるものではないが、多角形状、円形状または楕円形上等に形成される。内周面3aは必ずしも第1の反射部材2の外周面2bと同軸状に対応させる必要はないが、通常は対応させた多角形状、円形状または楕円形状等に形成される。

[0032]

第2の反射部材3は、基体1上面に第1の反射部材2の外周面2bと第2の反射部材3 の内周面3aとの間に隙間7を設けて取着されることによって、発光素子収納用パッケー ジの製造工程における加熱および冷却、または発光装置を作動させる際に発光素子4が発 10

20

30

40

生する熱および発光素子収納用パッケージの周囲温度によって、基体 1、第 1 の反射部材 2 および第 2 の反射部材 3 の熱膨張および熱収縮によって生じる熱応力を緩和することができる。即ち、反射部材 2 , 3 が 2 つに分割されて、第 1 の反射部材 2 および第 2 の反射部材 3 それぞれの体積が小さくなるので、それぞれの熱膨張量または熱収縮量は少なくなる。さらに第 1 の反射部材 2 と第 2 の反射部材 3 との間に隙間 7 を設けることによって、第 1 の反射部材 2 と第 2 の反射部材 3 とが熱膨張しても、第 1 の反射部材 2 および第 2 の反射部材 3 が相互に押し合うように作用して生じるそれぞれの反射部材 2 , 3 内部の応力と、この応力によって生じる変形を隙間 7 で吸収することができ、これらによって基体 1 に作用する力を緩和することができる。

[0033]

第1の反射部材2および第2の反射部材3を、図11に示すように分割されたものとし、第1の反射部材2の外周面と第2の反射部材3の内周面とを接触させた発光素子収納用パッケージが考えられる。これによっても、パッケージ製造工程における加熱および冷却、または発光装置を作動させる際に発生する熱等が加わることによる熱膨張および熱収縮によって、第1の反射部材2と第2の反射部材3との間にお互いに応力が掛かり、形状が変化することによって発光装置の配光分布が変動するという問題点をある程度解決することができる。

[0034]

しかしながら、図1のように構成することによって、基体1と第1の反射部材2および第2の反射部材3との間で発生する熱膨張係数差に起因した水平方向の応力がより好適に緩和されることになり、第1の反射部材2と第2の反射部材3との作用で発生する基体1への曲げモーメントが緩和される。これによって、基体1中央部に集中する応力が減少し、基体1に生じるクラックの発生が抑制されるとともに、基体1と第1の反射部材2および第2の反射部材3との剥離の発生も抑制することができる。その結果、基体1に形成された配線導体1bに断線等の障害を及ぼすことがなくなり、発光装置は、発光素子4に安定した電力供給を維持することができ、第1および第2の反射部材2,3と基体1との剥離等が生じることがなくなるので、発光素子収納用パッケージとしての気密性を保持することができ、長期信頼性に優れたものとなる。また、第1の反射部材2の内側に充填される透光性部材5の表面が変形したり、第1の光反射面2aと第2の光反射面3baとの傾斜角度が変化したりすることがなくなるので、所望の配光分布で光を放射することができる発光装置とすることができる。

[0035]

また、反射部材 2 , 3 が第 1 の反射部材 2 と第 2 の反射部材 3 とに 2 分割されているため、蛍光体を含有した透光性部材 5 および発光素子 4 からの光を配光制御する機能を、第 1 の反射部材 2 と第 2 の反射部材 3 とによって独立させて行なわせることができ、発光装置に発光素子 4 が発生する熱および周囲温度等による熱が負荷されても、第 1 の反射部材 2 と第 2 の反射部材 3 とを隙間 7 を介して配置することによって、熱膨張によって相互に作用し合う変形等の影響を小さくでき、この変形による発光特性や配光特性の変動を抑制することができる。

[0036]

すなわち、発光素子4に近接してその周囲を取り囲む、透光性部材5が充填された第1の反射部材2を、例えば発光部とし、発光素子4から離間させて第1の反射部材2の外周面2bを取り囲むように配置された第2の反射部材3を配光制御部とし、それぞれの機能を独立させるように第1および第2の反射部材2,3を配置させることによって、配光制御の機能を有する第2の反射部材3には、発光素子4の熱が第1の反射部材2を介して伝導され難くなり、さらには基体1の外周部に取着した第2の反射部材3まで発光素子4の熱が伝導され難くなる。その結果、発光素子4の熱による第2の反射部材3の変形が抑制され、発光素子4の作動時における発光装置の配光特性を安定させることができる。その結果、本発明の発光装置は、作動時における発光装置の配光特性、色変動および発光特性の変動の少ない安定したものとなる。

10

20

30

20

30

40

50

[0037]

また、本発明は、高反射率であるがビッカース硬度が低く配光分布の変動が起こりやすい A 1 または A g 等の金属を反射部材に用いても安定した光学特性を提供することができる。

[0038]

さらに、第1の反射部材2と第2の反射部材3との間に隙間7を設けることによって、第1の反射部材2および第2の反射部材3の外気に接する表面積が増え、これによって、発光装置周囲の気流によって放熱を向上させることができる。なお、隙間7に、例えば、熱伝導性のよい弾性部材を充填することによって、発光素子4の発する熱を第1の反射部材2および第2の反射部材3を介して放熱する構造としてもよいことは言うまでも無い。こうすれば、発光装置の冷却がよくなり、発光素子4の発光効率および寿命を損じることなく、また、発光波長が長波長側に遷移することを抑制できる。

[0039]

また、図1に示されるように、第1の反射部材2の外周高さをY1、第2の光反射面3bの下端までの高さをY2、第2の反射部材3の高さをY3とした場合、Y2 Y1 < Y3とすることが好ましい。これによって、発光素子4および透光性部材5中の蛍光体から発せられて第1の反射部材2の側方へ出射される光は、常に第2の反射部材3上の第2の光反射面3bに照射されるので、第2の反射部材3によって配光制御することができ、所望の発光装置の配光分布を得ることができる。

[0040]

例えば、図2に示す本発明の第1の参考例のように、第1の反射部材2の高さY1と第2の光反射面3bの下端の高さY2とがY2>Y1の場合、発光素子4または透光性部材5中の蛍光体からの光の一部は内周面3aに照射されてしまい、第2の光反射面3bに照射されない。したがって、内周面3aに照射されて分散されてしまう光によって発光装置の配光分布が広くなるとともに、光の分散によって明るさにムラを生じる。また、図3に示す本発明の第2の参考例のように、第1の反射部材2の高さY1と第2の反射部材3の高さY3とがY1>Y3の場合、第2の反射部材3の第2の光反射面3bにまったく光が照射されず、発光装置は十分に指向性がある光を放射することができない。

[0041]

また、第1の反射部材 2 は、第1の光反射面 2 a の光反射率が 9 0 %以上であることが好ましい。これによって、第1の光反射面 2 a によって反射されて蛍光体を励起させる光が増加し、透光性部材 5 中の蛍光体から発生する光を増加させることができるとともに、蛍光体や発光素子 4 からの光を上側に効率よく反射することができ、発光装置の発光効率が向上する。

[0042]

第1の光反射面2aは、第1の反射部材2がA1またはAg等の金属から成る場合、内周面を化学研磨や電解研磨等の研磨加工で鏡面化することによって形成され、これによって光反射率を90%以上にすることができる。第1の反射部材2がステンレス鋼(SUS)、鉄(Fe)・Ni・コバルト(Co)合金、Fe・Ni合金、セラミックスまたは樹脂等から成り、鏡面においても比較的に反射率の低い材料から成る場合、その内周面にメッキ法または蒸着法等によってA1、Ag、金(Au)、白金(Pt)、チタン(Ti)、クロム(Cr)または銅(Cu)等の金属薄膜の鏡面を形成すればよい。または、チクロム(Cr)または銅(Cu)等の金属薄膜の鏡面を形成すればよい。または、メッキ層とが電解メッキ法または無電解メッキ法によって順次被着されていてもよい。これに、第1の光反射面2aの耐食性が向上するとともに、反射率の劣化が抑制される。ラに、第1の反射部材2が樹脂から成る場合、酸化チタン(チタニア)からなるフィラーを分散させた樹脂材料またはフッ素系のテフロン(登録商標)樹脂等の反射率の高い材料を用い、切削加工または金型成型等を行なって形成することも可能である。

[0043]

第2の反射部材3は、透光性部材5からの散乱光を第2の光反射面3bで反射させて配

20

30

40

50

光を制御するために、正反射率の高い金属、セラミックスまたは樹脂、即ちA1、Ag、 Au、Pt、Ti、CrまたはCu等の金属、酸化アルミニウム質焼結体、酸化ジルコニ ウム質焼結体等のセラミックス、エポキシ樹脂、液晶ポリマ(LCP)等の樹脂に切削加 工または金型成形等を行なうことによって形成される。を用いてもよい。第2の光反射面 3 b は、拡散反射率よりも正反射率が高い反射面とするのがよく、この点で、第 2 の光反 射面3bは、樹脂またはセラミックスで形成するよりも金属で形成するのが好ましい。

第2の光反射面3 b は、切削加工や金型成形等で形成された第2の反射部材3を化学研

磨または電解研磨等の研磨加工を施して鏡面化されることによって形成される。あるいは 、 第 2 の反射部材 3 がセラミックスまたは樹脂等の絶縁体から成る場合、 第 2 の光反射面 3 b にメッキまたは蒸着等によってAl、Ag、Au、Pt、Ti、CrまたはCu等の 金属薄膜の鏡面を形成してもよい。または、表面に厚さ1~10μm程度のNiメッキ層 と厚さ 0 . 1 ~ 3 µ m 程度の A u メッキ層とが電解メッキ法または無電解メッキ法によっ て順次被着されていてもよい。これによって、内周面3aの耐食性が向上するとともに、 第2の光反射面3bにおける反射率の劣化が抑制される。

[0045]

なお、第1の反射部材2および第2の反射部材3は、A1、Ag、AuまたはCu等の 熱伝導性の高い金属材料を用いることが好ましい。これによって、発光装置全体の放熱性 が向上し、熱が発光素子4に蓄積され難くなる。したがって、発光素子4は、発光効率や 長期信頼性が維持されるとともに、発光素子4の温度上昇によって発光の中心波長が遷移 することを抑制することができる。

[0046]

また、第1の反射部材2は、第2の反射部材3と異なる材料を用いてもよい。即ち、基 体 1 が、熱膨張係数が 6 × 1 0 ⁻⁶ / であるセラミックスから成り、第 1 の反射部材 2 または第2の反射部材3が、熱膨張係数が大きく異なる金属部材または樹脂から成る場合 、基体1と第1の反射部材2または第2の反射部材3との熱膨張係数差が大きくなり、発 光素子収納用パッケージの製造工程における加熱および冷却、または発光装置を作動させ る際の発光素子4が発生する熱および発光装置の周囲温度によって、基体1と第1の反射 部材2または第2の反射部材3とに発生する応力が増大し、基体1や基体1と第1の反射 部材2または第2の反射部材3との接合部にクラックが生じたり、剥離が生じたりする。 したがって、第1の反射部材2または第2の反射部材3に基体1の熱膨張係数と近似する 材料、例えばCr(熱膨張係数6.8×10~6/)、炭化珪素(SiC、熱膨張係数 6.6×10⁶/) 等を用いたり、ヤング率の大きな材料、例えばFe(192.2 GPa)、Ti(104.3GPa)、またはヤング率が大きいとともに高反射率のAl もしくは A g 等を第 1 の反射部材 2 または第 2 の反射部材 3 として用いたりすることによ って、基体1と第1の反射部材2または第2の反射部材3との熱膨張係数差による各部の 応力の発生を抑制することができるとともに、基体1の反りを緩和することができ、第1 および第2の光反射面2a,3bの反射角度の変動を少なくすることができる。

[0047]

また、本発明の基体1および第1の反射部材2は、セラミックスから成ることが好まし い。基体1がセラミックスから成ることによって、基体1と発光素子4との熱膨張係数差 が小さくなり、発光素子4から発生する熱および外部環境の熱によって発生する、基体1 と発光素子4との間の応力が抑制される。さらに、基体1および第1の反射部材2はセラ ミックスからなるので、基体1と第1の反射部材2との熱膨張係数差に起因して発生する 、基体1と第1の反射部材2との接合部における応力、およびこれらの応力に起因した第 1の光反射面2aの変形が抑制される。さらにまた、樹脂から成る基体1および第1の反 射部材2と比較し、作動環境の水分および熱または発光素子4からの熱および光による、 基板1および第1の光反射面2aの反射率および耐水性の劣化等を抑制できる。その結果 、発光装置は、長期間にわたり光出力の低下が抑制されつつ発光素子4を安定して作動さ せることができる。

[0048]

発光素子4が窒化ガリウム系化合物半導体の場合、発光層が形成される基板として、熱膨張係数が約5×10 6/ であるサファイア基板が用いられる。また、発光素子4がガリウム砒素系化合物半導体の場合、ガリウム砒素系化合物半導体の熱膨張係数は約6×10 6/ である。また、基体1および第1の反射部材2として酸化アルミニウム質焼結体を用いる場合、酸化アルミニウム質焼結体の熱膨張係数は約6×10 6/ であり、上記の発光素子4との熱膨張係数差を小さくできる。一方、基体1がエポキシ樹脂または液晶ポリマ(LCP)樹脂から成る場合、熱膨張係数が約20×10 6/ となり、上記の発光素子4との熱膨張係数差が大きくなり、基体1と発光素子4との接合部に応力が集中し、発光素子4がフリップチップ実装される発光装置では電気的な接続不良が発生し、発光素子4を正常に作動させることができなくなる場合がある。

[0049]

また、基体1と発光素子4との接合部に発生する応力が発光素子4の発光層に集中するため、発光素子4はピエゾ効果が原因と推測される光波長のズレが発生するとともに、発光装置から放出される光の色が変化したり、強度がバラついたり、光ムラが発生したりして、照明装置に用いる光源として良好な照明光を得ることが難しくなる。また、セラミックスは安定な材質であるので、作動環境の温度および水分等による第1の光反射面2aの反射率の低下を抑制でき、発光素子収納用パッケージおよび発光装置は、長期間にわたり光出力の低下を抑制しつつ、発光素子4を安定して作動させることができるとともに、色特性の安定した光を放出することができる。

[0050]

また、基体1および第1の反射部材2は、白色系のセラミックス、例えば、酸化アルミニウム質焼結体、酸化ジルコニウム質焼結体(ジルコニアセラミックス)、酸化イットリウム質焼結体(イットリアセラミックス)または酸化チタン質焼結体(チタニアセラミックス)から成ることがより好ましい。なお、白色系とは、少なくとも紫外領域から可視光領域にわたる反射率の最大値と最小値との差分が、10%以内の反射特性を有するものである。

[0051]

このように、基体1および第1の反射部材2にセラミックスを用いることによって、発光素子収納用パッケージの製造工程において、発光素子収納用パッケージに熱が繰り返し加えられても、製造工程における作業環境が変化しても、製造工程の経過時間が長くなっても、基体1と第1の反射部材2との接合部に集中する応力によるクラックの発生、または基体1と第1の反射部材2との剥離、基体1や第1の反射部材2の変形を抑制できるとともに、基体1および第1の反射部材2の反射率の変動を抑制できる。さらに、このセラミックスが白色系であることによって、紫外領域から可視光領域にわたって効率よく、さらに波長依存性による影響を小さくして光を反射できる。その結果、発光装置は、長期間にわたって正常かつ安定して作動できるとともに、光出力および色のバラツキが抑制された光を放出できる。

[0052]

また、第2の反射部材3は、アルミニウムから成ることが好ましい。これによって、第2の反射部材3は、酸化による不動態膜によって反射率の変化が少なく、発光素子からの光を効率よくかつ作動環境による反射率の低下が少ない発光素子収納パッケージを作製できる。また、アルミニウムは、紫外領域から可視光領域における反射率の波長依存性が少ないので、紫外領域から近紫外領域または青色領域の光に対する反射率の低下が少なく、また、作動環境における水分および酸素による腐食に起因する反射率の低下を抑制でき、発光装置の光出力および長期信頼性の低下を抑制することができる。

[0053]

さらに、アルミニウムから成る第2の反射部材3を用いることによって、例えば、酸化アルミニウム質焼結体等から成る透光性を有する第1の反射部材2を用いる場合、第1の反射部材2の側面を透過して発光装置の外部に漏れ出る光を遮光することができる。これ

10

20

30

40

20

30

40

50

によって、発光装置を表示用の光源として用いる際には、発光装置の発光面と非発光面とのコントラストがより明確になり、表示用の光源として視認性の優れた発光装置を作製できる。さらに、発光素子4が青色領域から紫外領域において発光するものである場合、第1の反射部材2を透過する高エネルギー光を遮光することができ、周囲の光劣化部材を劣化させない耐環境性に優れた発光装置を作製できる。

[0054]

発光素子4は、基体1に形成された配線導体1bにワイヤボンディング(図示せず)、または発光素子4の電極部を下側にして、Au-Sn半田もしくはPb-Sn半田等の半田材あるいはAgペースト等の導電性樹脂から成る導電性部材6によって接続するフリップチップボンディング方式を用いて電気的に接続される。

[0055]

好ましくは、フリップチップボンディング方式によって接続するのがよく、これによって、配線導体1bを発光素子4の直下に設けることができるため、発光素子4周辺の基体1上面に配線導体1bを設けるためのスペースを設ける必要がなくなる。これによって、発光素子4から発光された光が、基体1の配線導体1bで吸収されて放射光強度が低下するのを抑制することができる。さらに、発光素子4からの熱は、配線導体1bを介して基体1に効率よく伝導されることによって、発光装置の作動時における発光素子4の温度上昇を有効に抑制することができ、発光効率の低下や発光波長の変動を抑制することができる。

[0056]

配線導体1 b は、基体1 がセラミックスから成る場合、W、Mo、CuまたはAg等の金属粉末のメタライズ層を基体1の表面および内部に形成することによって形成される。または、基体1 がエポキシまたはLCP等の樹脂から成る場合、Fe-Ni-Co合金等のリード端子を埋設し一端を載置部1 a に露出させることによって形成される。または、配線導体1 b が形成された絶縁体から成る入出力端子を基体1に設けた貫通孔に嵌着接合させることによって設けられる。

[0057]

また、配線導体 1 b の露出する表面には、N i または A u 等の耐食性に優れる金属を 1 ~ 2 0 μ m程度の厚さで被着させておくのが良く、配線導体 1 b の酸化腐食を有効に防止し得るともに、発光素子 4 と配線導体 1 b との電気的な接続を強固にし得る。したがって、配線導体 1 b の露出表面には、例えば、厚さ 1 ~ 1 0 μ m程度のN i メッキ層と厚さ 0 . 1 ~ 3 μ m程度のA u メッキ層とが電解メッキ法または無電解メッキ法によって順次被着されているのがより好ましい。

[0058]

透光性部材 5 は、エポキシ樹脂もしくはシリコーン樹脂等の透明樹脂または透明ガラスから成り、蛍光体を含有した未硬化の透明部材を第 1 の反射部材 2 の内側にディスペンサー等の注入器によって発光素子 4 を覆うように注入し、加熱硬化させることによって形成される。また、発光素子 4 が屈折率 2 . 5 の G a N から成り、発光素子 4 が屈折率 1 . 7 のサファイア基板上に形成されているとき、屈折率 1 ~ 1 . 7 の透明樹脂や透明ガラスを用いることによって、発光素子 4 および基板との屈折率差が小さくなり、発光素子 4 から光をより多く取り出すことができる。これによって、発光強度が向上し、放射光強度や輝度を著しく向上できるとともに、蛍光体の光を用いて任意の波長スペクトルを有する光を放射することができる発光装置を作製することができる。

[0059]

また、透光性部材 5 は、図 4 に示す本発明の第 2 の実施形態のように、蛍光体を含有しない透光性部材 5 を第 1 の反射部材 2 の内側に配置して、その上面を塞ぐように蛍光体を含有した透明部材で作製したシート状の蛍光体層 8 を配置する構成にしてもよい。このように発光素子 4 の周りに蛍光体を配置しないことによって、蛍光体による光の閉じ込めが抑制され、発光素子 4 の周りの樹脂の劣化および光吸収損失が抑制される。その結果、発光素子 4 から効率よく光を取り出し、シート状の蛍光体層 8 に光を照射することができる

20

30

40

50

ので、蛍光体から発生する光出力が増加するとともに色むらが小さく発光効率の高い発光 装置を作製することができる。

[0060]

また、本発明の第3の参考例において、発光装置は、図5Aの断面図および図5Bの一部を断面で示す斜視図のように、上記の発光素子収納用パッケージと、搭載部1aに搭載された発光素子4と、第2の反射部材3の開口部を塞ぐように第2の反射部材3に取着された、発光素子4からの光の一部または全部を波長変換する蛍光体層8とを備えているのが良い。これによって、発光素子4から発生する熱に起因した蛍光体層8の特性劣化を抑制できる。すなわち、蛍光体層8を第2の反射部材3の開口部に配置する場合、蛍光体層8を第1の反射部材2の内側もしくは開口部を塞ぐように配置する際と比較し、発光素子4から第2の反射部材3を経由した蛍光体層8までの放熱経路が長くなり蛍光体層8に熱が伝わり難くなる。

[0061]

また、発光素子4から第1の反射部材2を介して蛍光体層8に伝わる熱の経路は隙間7によって遮断されるので伝わり難くなる。従って、発光素子4からの熱が蛍光体層8に伝わり難いので、蛍光体を含有する透明部材としてエポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂等を用いた場合、透明樹脂が加熱されて黄変したり、透過率が劣化したりするのを抑制できるとともに、蛍光体層8に充填された蛍光体の酸化、還元反応等の化学反応が熱によって加速されることによる光出力の劣化を抑制できる。さらに、蛍光体層8の下面の外周部よりも下方に放出される光、および蛍光体層8の側面よりも側方に放出される光が、第1の反射部材2の上端面および第2の光反射面3bで反射されることによって、蛍光体層8から上方に放出される光が増加し、発光装置の光出力および輝度が向上する。

[0062]

また、第1の反射部材2の内側に透光性部材5を充填したときに透光性部材5の表面が表面張力によって一定の形状にならなくても、蛍光体層8は、第2の反射部材3の開口部を塞ぐように第2の反射部材3に取着され、第1の反射部材2の透光性部材5の表面と接触させることなく取着できる。したがって、例えば、あらかじめ板状(シート状)に形成した蛍光体層8を第2の反射部材3の開口部に配置する際に、透光性部材5の表面形状に影響されずに配置することができる。これによって、発光素子4からの光の照射が均一となり、色ムラが生じ難い発光装置とすることができる。

[0063]

なお、第2の光反射面3 b は、発光素子4 および蛍光体層 8 からの光の配光分布を任意に制御するために、下端よりも上端の方が外方に広がった傾斜面に形成されてもよい。これによって、蛍光体層 8 から放出される光の一部は、少なくとも第2の光反射面3 b に照射されるので、第2の反射部材3によって配光制御され、所望の発光装置の配光分布を得ることができる。

[0064]

また、蛍光体層 8 は、第 2 の反射部材 3 の開口部を塞ぐように第 2 の反射部材 3 の光反射面 3 bに、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂またはアクリル樹脂等の透明部材を介して取着されることによって、蛍光体層 8 と第 2 の反射部材 3 との間に空気層ができないので、空気層の屈折率差によって生じる反射損失を抑制することができる。その結果、蛍光体層 8 から第 2 の光反射面 3 b で反射される光が増加し、発光装置の光出力が向上する。

[0065]

さらにまた、図5Aおよび図5Bのように、透光性部材5の上面と蛍光体層8の下面との間に空隙部9を設ける場合、蛍光体層8の内部から下方向に出力される可視光の一部が、蛍光体層8の下面と空隙部9との界面で上方向に全反射される。その結果、発光装置は、蛍光体層8から上方に放出される可視光が増加し、発光装置の光出力が向上する。

[0066]

なお、発光装置から拡散光を放出させる場合、図 6 に示す本発明の第 3 の実施形態の発 光装置の断面図のように、第 2 の反射部材 3 の外側面の高さを内周面 3 a の高さと同一、

20

30

40

50

もしくは内周面3aよりも低くし、内周面3aの第1の反射部材2の上端よりも上方を第2の光反射面としてもよい。蛍光体層8からの光は、図5Aおよび図5Bの第2の光反射面3bの傾斜面によるような配光制御は行なえないが、発光装置の外部に拡散させて照射することができ、十分目的を達成することができる。

[0067]

また、発光素子4は、少なくとも紫外領域から青色領域の光を放出する発光素子4であることがより好ましい。すなわち、発光素子4からの光を波長変換する蛍光体層8に、発光素子4の光によって励起され蛍光を発生する蛍光体を含有させた場合、少なくとも紫外領域から青色領域の短波長でエネルギーの高い発光素子4の光によって、発光素子4の光よりも長波長でエネルギーの低い蛍光に変換する蛍光体の波長変換効率は向上し、発光装置の光出力が増加する。

[0068]

なお、発光素子4から発生する光の紫外領域とは、可視光の短波長端360~400 n mを上限とし、下限は1 n m くらいまでの波長範囲の電磁波とする(理化学事典第5版/岩波書店)。また、青色領域とは、可視光の短波長端360~400 n m を下限とし、上限は495 n m くらいまでの波長範囲とする(JIS Z8701 XYZ表色系の色度座標)。

[0069]

次に、図7は本発明の第4の実施形態の照明装置を示す平面図であり、図8は図7の断面図を示す。また、図9は本発明の第5の実施形態の照明装置を示す平面図であり、図10は図9の断面図を示す。図7、図8、図9および図10において、照明装置は、本発明の発光装置101と、発光装置101を駆動する電気配線を有する駆動部102と、光反射手段103とを含む。光反射手段の一例として、図には反射板が示される。反射板は、例えば発光装置101から出射される光を反射し、所定の配光分布に調整する機能を有する金属板等で形成される。

[0070]

本発明の照明装置は、上記本発明の発光装置101を光源として備えたものであり、例えば駆動部102に、本発明の発光装置101を所定の配置(図7および図9参照)で搭載し、その周囲に光反射手段103等が設置される。駆動部102には発光装置101を駆動し、発光装置101への電力制御機能を有する回路を備えることによって、発光装置101の光量を変動させることもできる。また、駆動部102にパルス制御機能を有する回路を備えることによって、発光素子4を短時間に点滅させる機能を持たせることが可能になるとともに、パルス制御によって発光素子4の合計の発光時間を短縮させることができ、照明装置の消費電力を低下させたり、発光素子4の寿命を延ばしたりすることができる。さらにまた、駆動部102に過電圧保護機能を備えることによって、発光素子4の劣化や故障を防ぐことができ、長寿命かつ高信頼性の照明装置を提供することができる。

[0071]

本発明の照明装置は、複数個の発光装置101を光源として備えてもよく、このとき、それぞれの発光装置101の光の強弱が生じてしまうのを避けるために、第2の反射部材2の配光を広くし、その上部に光の拡散を目的とした光学レンズまたは平板状の透光性の蓋体を半田または接着剤等で接合することによって光を均一に拡散させるものとすることができる。また、色ムラの少ない、所望の配光分布を有する照明装置を得ることができる。好ましくは、複数個の発光装置101全てを覆う第3の反射部材3を設け、その上部に、光を集光させたり、拡散させたりする光学レンズまたは平板状の透光性の蓋体を半田または接着剤等で接合してもよい。これによって、色ムラの少ない、所望の放射角度で光を取り出すことができるとともに発光装置101の内部への耐浸水性が改善された長期信頼性に優れる照明装置とすることができる。そして、さらに照明装置の反射板103の開口部にレンズまたは透光性の蓋体を設ければよい。

[0072]

なお、本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種

々の変更を行なうことは何等支障ない。例えば、第1の光反射面2aおよび/または第2の光反射面3bを曲面状として発光装置から放射される光の配光制御をすることによって、指向性が高い光を放射することができる。

[0073]

また、隙間7には、シリコーン樹脂等の弾性部材を配置してもよく、第1の反射部材2と第2の反射部材3との熱膨張が生じても弾性部材によって吸収することができ、第1および第2の反射部材2,3の変形を防ぐことができる。さらに、好ましくは第1の反射部材2の外周面2bと第2の反射部材3の内周面3aの平面視における形状を円形にすることによって、それぞれの面2b,3aで発生する応力、および曲がリモーメントも均等に分散することができ、応力を分散させることによって、クラックおよび第1および第2の反射部材2,3の変形を抑制しやすくすることができる。

[0074]

さらにまた、第1の反射部材2および第2の反射部材3の上面に透光性部材5から出射される光、ならびに第2の光反射面3bで反射した光を集光させたり、拡散させたりする光学レンズまたは平板状の透光性の蓋体を半田または接着剤等で接合することによって、所望の放射角度で光を取り出すことができる発光装置になるとともに、発光装置の内部への耐浸水性が改善されるので長期信頼性が向上した発光装置となる。

[0075]

なお、上記実施の形態の説明に用いた上下左右の表現は、単に図面上の位置関係を説明 するものであって、実際の使用時における配置を規定するものではない。

[0076]

本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形態で実施できる。したがって、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、本発明の範囲は特許請求の範囲に示すものであって、明細書本文には何ら拘束されない。さらに、特許請求の範囲に属する変形や変更は全て本発明の範囲内のものである。

【符号の説明】

[0077]

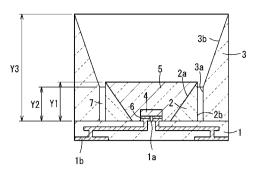
- 1 基体
- 1 a 搭載部
- 2 第1の反射部材
- 2 a 第1の光反射面
- 3 第2の反射部材
- 3 a 内周面
- 3 b 第2の光反射面
- 4 発光素子
- 5 透光性部材
- 6 導電性部材
- 8 蛍光体層
- 1 0 1 発光装置
- 102 駆動部
- 103 光反射手段

20

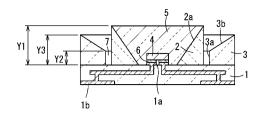
10

30

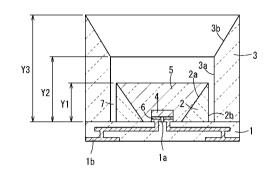
【図1】



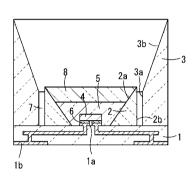
【図3】



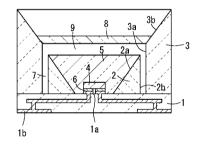
【図2】



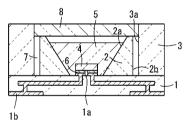
【図4】



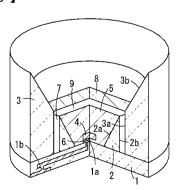
【図5A】



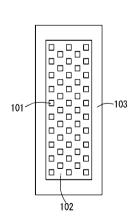
【図6】



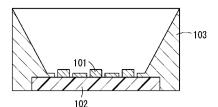
【図5B】



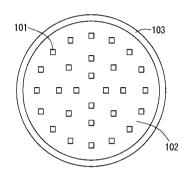
【図7】



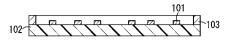
【図8】



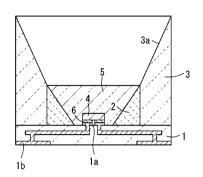
【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 柳澤 美津夫

滋賀県東近江市川合町10番地の1 京セラ株式会社滋賀蒲生工場内

(72)発明者 松浦 真吾

滋賀県東近江市川合町10番地の1 京セラ株式会社滋賀蒲生工場内

審査官 高椋 健司

(56)参考文献 特表2003-532299(JP,A)

特開2004-207258(JP,A)

特開2005-039194(JP,A)

特開2005-064145(JP,A)

国際公開第2004/084319(WO,A1)

特開2004-103775(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

H01L 33/00-33/64